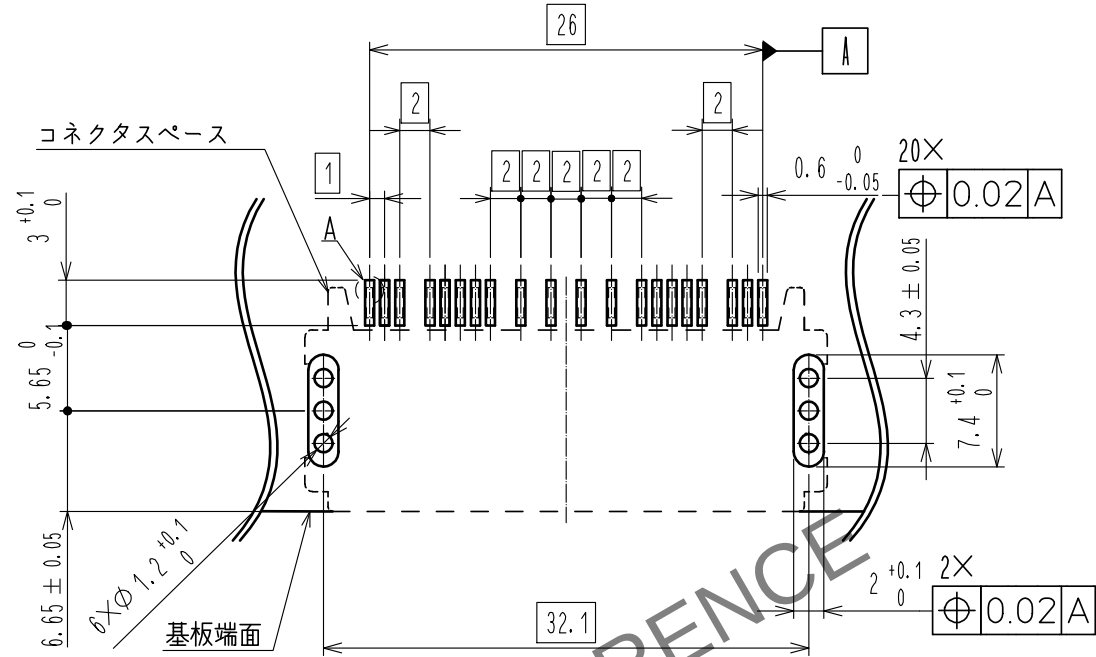
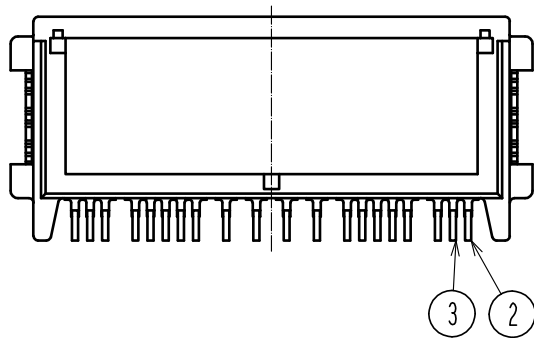
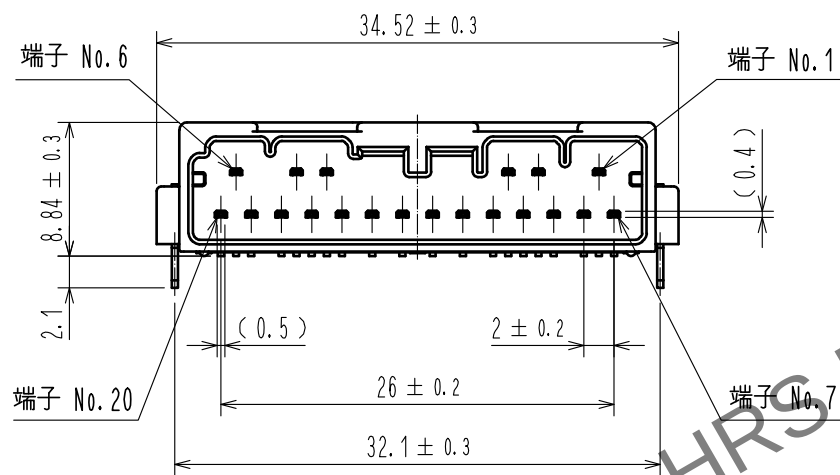
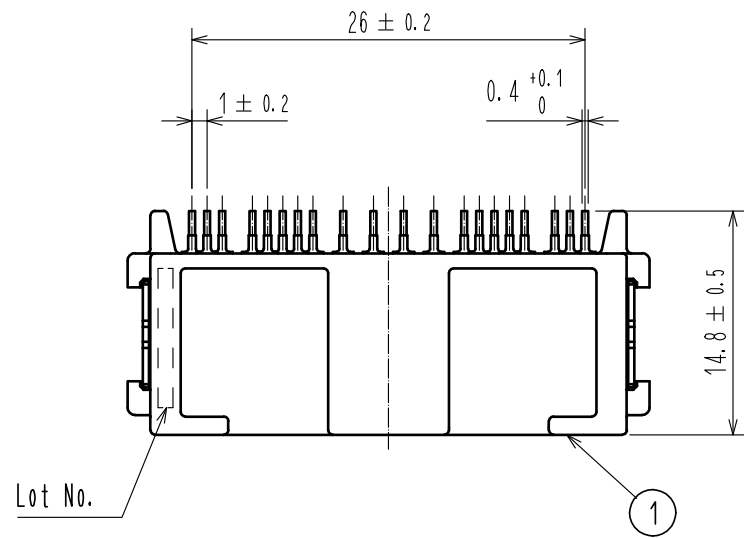
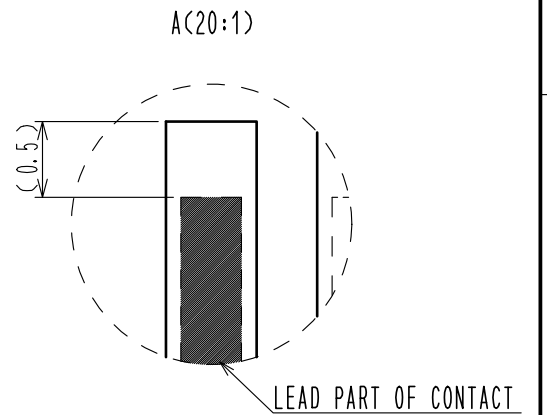


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

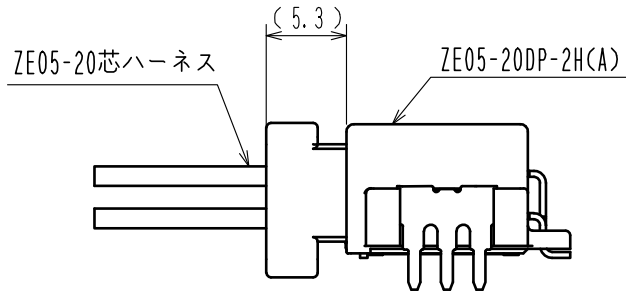
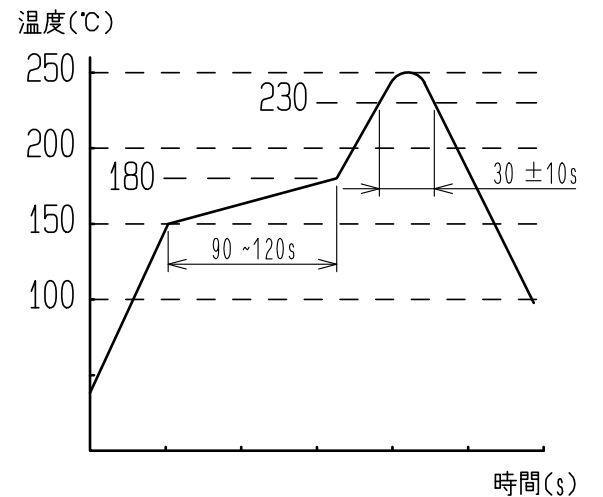
ELV. RoHS 適合品



推奨基板寸法



- 注1 推奨温度プロファイル(右表参照)
使用リフロー加熱方式
: 遠赤外線、エア-大気中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s
- 2 手ハンダ/ハンダごて温度
: 280~300℃ 2s以内
- 3 端子平坦度は0.1mm以下。
- 4 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
- 5 推奨はんだ厚0.15mmとする。



嵌合状態図

3	黄銅	表面: すずめっき 1μm min			
		下地: ニッケルめっき 1μm min	6	ポリエステル	
2	黄銅	表面: すずめっき 1μm min	5	ポリスチレン	
		下地: ニッケルめっき 1μm min			
1	PA	グレー UL94V-0	4	黄銅	表面: すずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HK. UMEHARA	20190323	DRAWING NO.	ADC-383548-00-00
		CHECKED : HK. UMEHARA	20190323	PART NO.	ZE05-20DP-2H(A)
		DESIGNED : YH. MAMADA	20190323	CODE NO.	CL752-2119-0-00
		DRAWN : DS. HIROWATARI	20190323		

8